
2015年3月期（平成27年3月期） 第3四半期 決算説明資料



太陽ホールディングス株式会社

2015年01月30日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

用語の説明

用語	内容
PWB用部材 (Printed Wiring Board)	プリント配線板用部材
FPD用部材 (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ用部材
PDP用部材 (Plasma Display Panel)	プラズマディスプレイ・パネル用部材
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト (レジストインキ)
PKG基板用部材 (Semiconductor Package)	半導体パッケージ基板用部材

当社グループの製品分野

分野	分類	性状	用途
PWB用 絶縁材料	リジッド	液状	表層保護、絶縁用 SR材料
	PKG/フレキ	液状 /ドライフィルム	
	ビルドアップ	液状 /ドライフィルム	層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料
FPD用 導電材料	FPD	液状	PDP・タッチパネル・シールド用 銀ペースト
その他 関連商材	その他	液状	マーキング・エッチング・めっき用材料 フラックス・溶剤等

2015年3月期 第3四半期 トピックス

- 1 永勝泰科技股份有限公司（OTC）グループを連結**
※前第1四半期は持分法により損益を取り込んでいたOTCグループの損益計算書を
当期は第1四半期より連結
- 2 為替は想定レートより円安の107円で推移**
※円・USD想定レート:105円
- 3 中国市場が前期に引き続き堅調に推移**
- 4 ドライフィルムタイプの伸長**
- 5 銀価格の下落、及び主要顧客のPDP市場からの撤退**
(2014年9月末生産終了)
- 6 太陽光発電事業への参入**
- 7 BCPの観点から、新たな生産拠点として北九州工場の着工**

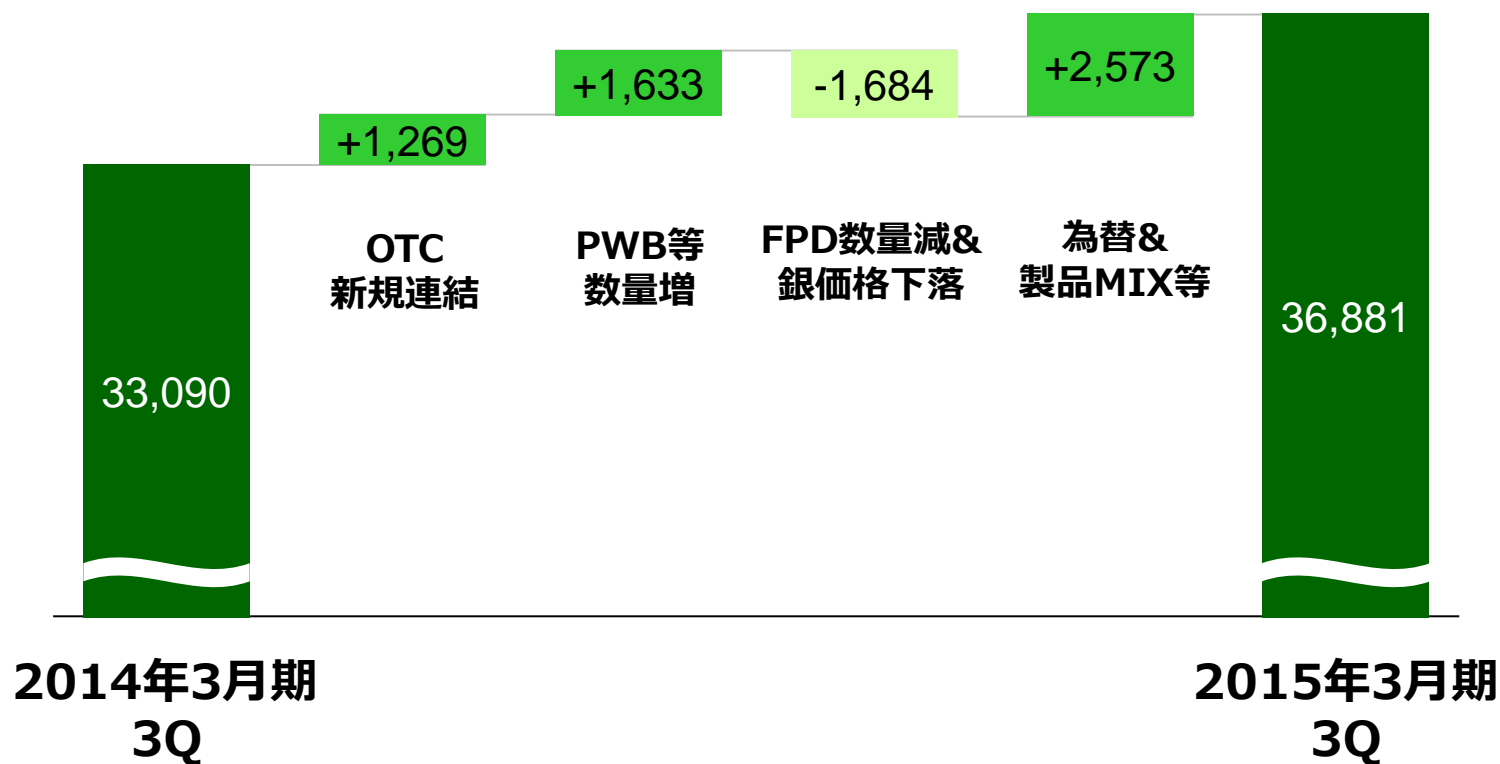
連結業績サマリ

単位：百万円

	2014年 3月期3Q 累計実績	2015年 3月期3Q 累計実績	前期比	増減率	2015年 3月期 業績予想	進捗率
売上高	33,090	36,881	+3,791	+11%	46,600	79%
営業利益	5,830	7,257	+1,427	+24%	8,700	83%
経常利益	6,036	7,465	+1,429	+24%	8,800	85%
純利益	3,859	5,281	+1,422	+37%	5,900	90%
円・USDレート	99.2	107.3			105.0	

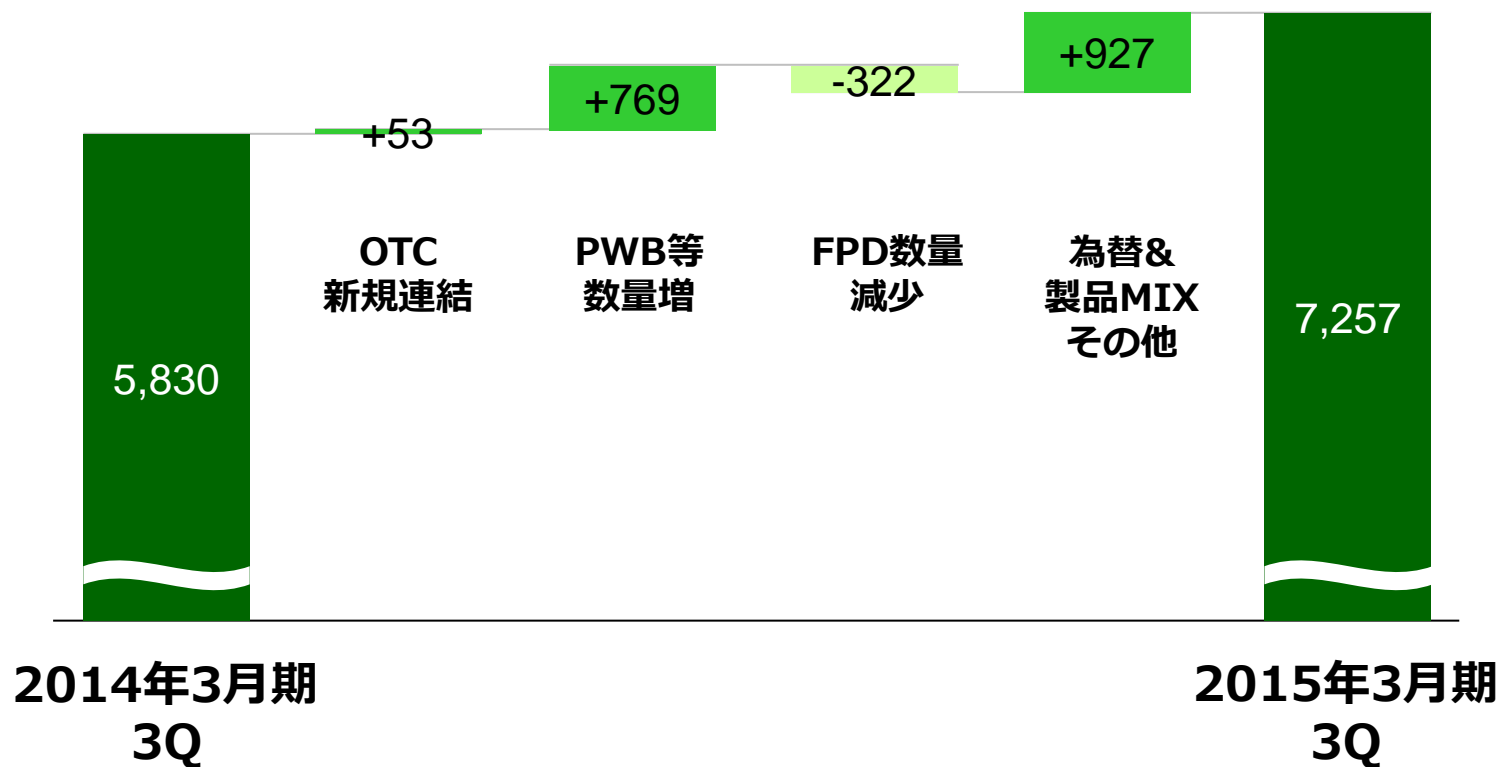
売上前期比分析

単位：百万円



営業利益前期比分析

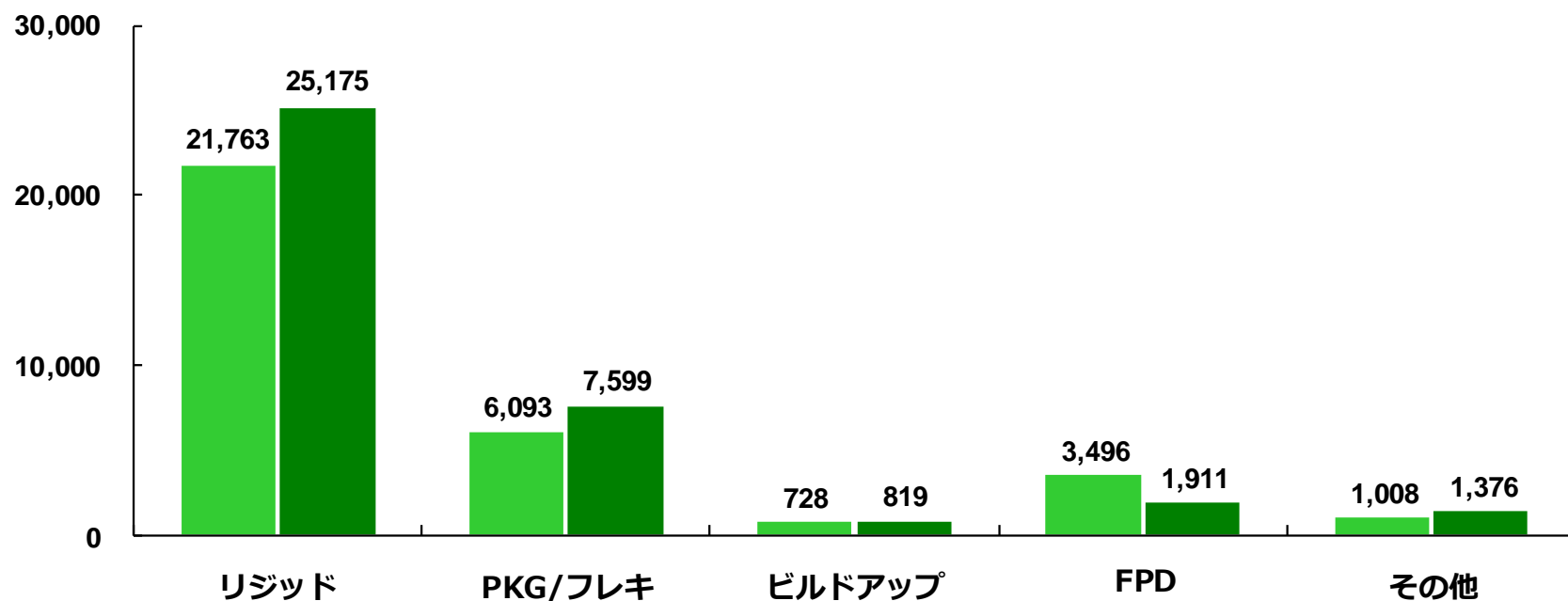
単位：百万円



製品区分別売上高

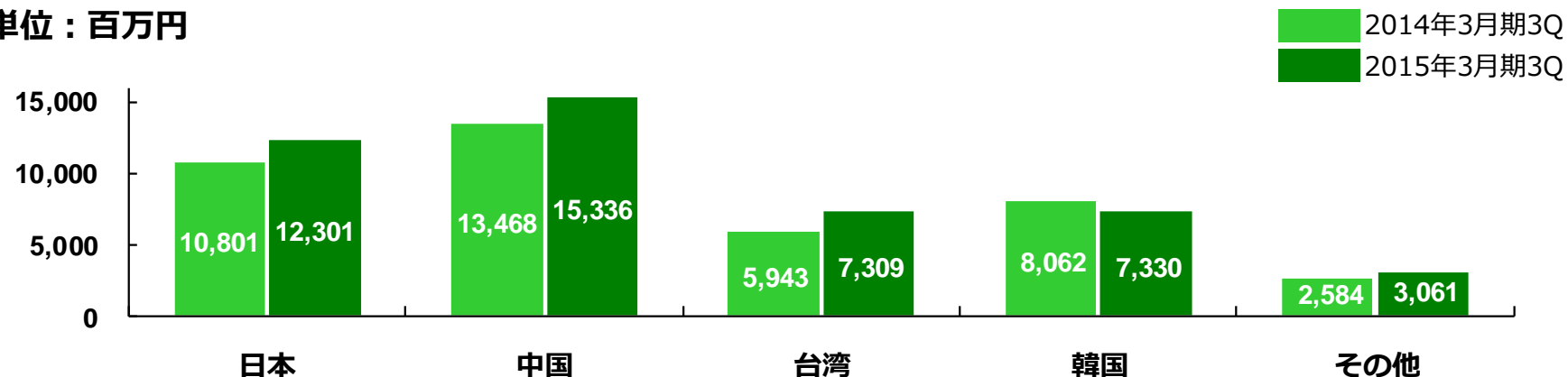
単位：百万円

■ 2014年3月期3Q
■ 2015年3月期3Q



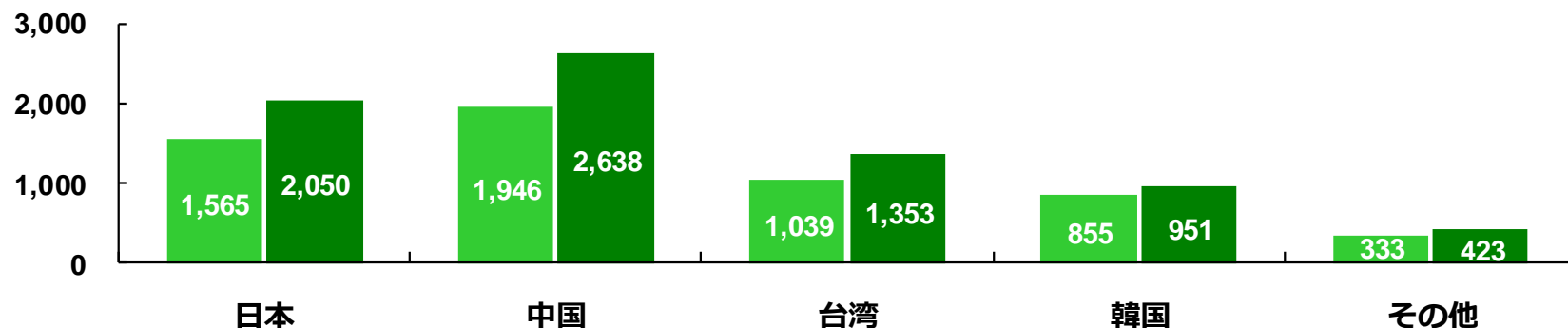
セグメント別：売上高

単位：百万円



セグメント別：営業利益

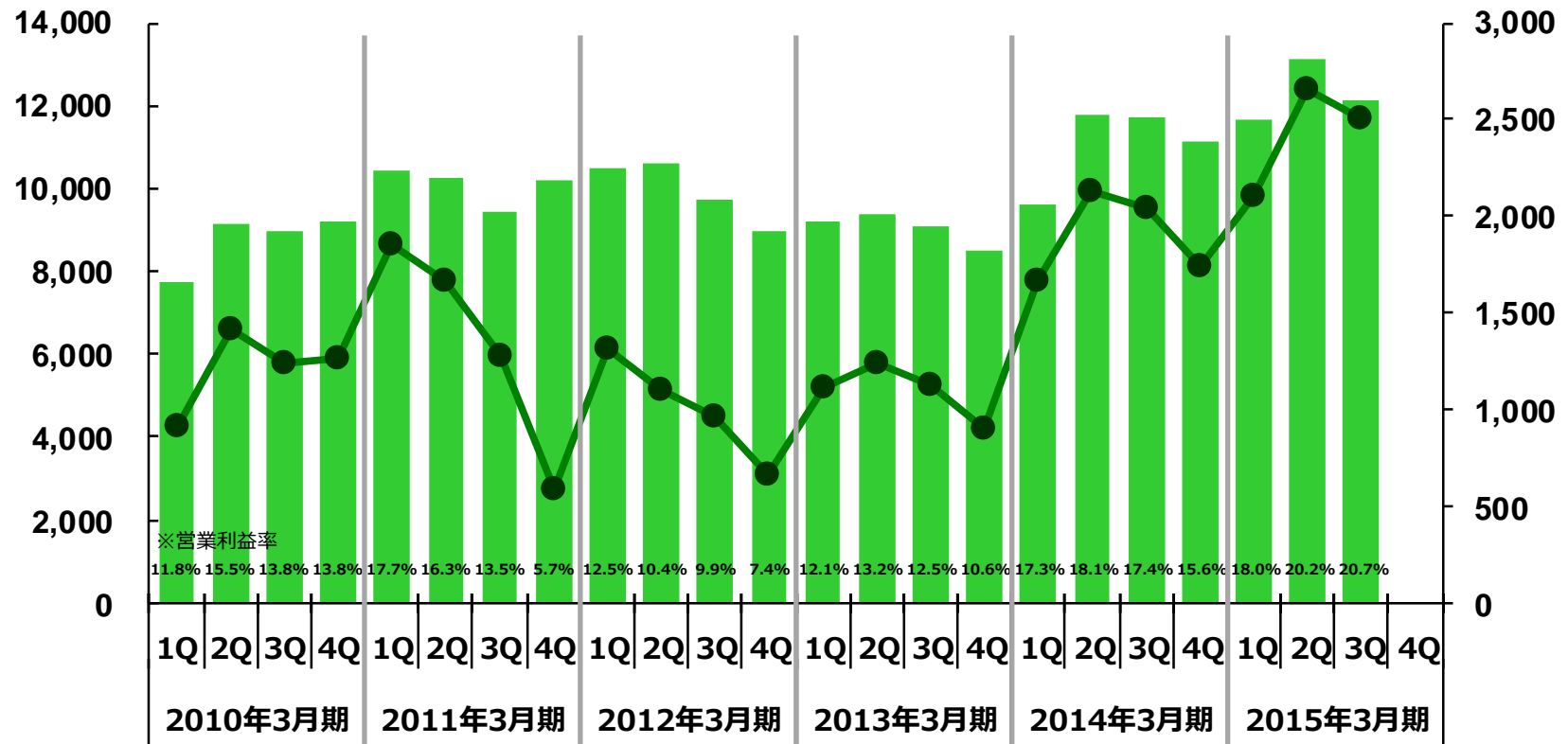
単位：百万円



四半期別推移：売上高/営業利益

単位：百万円

■ 売上高（左軸）
● 営業利益（右軸）



(補足) 自己株式の取得及び自己株式の公開買付け

当社は、本日開催の取締役会にて、自己株式の取得及び自己株式の公開買付けを行うことを決議いたしました。

【公開買付けの概要】

取得する株式の種類	当社普通株式
取得する株式の総数	2,750,100株 (上限)
株式の取得価格の総額	10,114,867,800円 (上限) ※買付資金については全額を自己資金により充当予定
買付け等の期間	平成27年2月2日から平成27年3月2日まで (20営業日)
買付け等の価格	1株につき金3,678円 ※平成27年1月29日までの過去3ヶ月終値の単純平均から10%ディスカウント
決済の開始日	平成27年3月24日

※詳細な情報については、本日発表のプレスリリース等をご確認ください。



NEXT STAGE - 新たな展開へ -

明日の地球に出来ること
For Tomorrow